

111 年外國法人發明專利公告發證百大排名

單位：件數

排名	申請人中文名稱	申請人英文名稱	件數
1	高通公司	QUALCOMM INCORPORATED	573
2	應用材料股份有限公司	APPLIED MATERIALS, INC.	437
3	日商鎧俠股份有限公司	KIOXIA CORPORATION	368
4	三星電子股份有限公司	SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.	296
5	東京威力科創股份有限公司	TOKYO ELECTRON LIMITED	272
6	半導體能源研究所股份有限公司	SEMICONDUCTOR ENERGY LABORATORY CO., LTD.	259
7	日東電工股份有限公司	NITTO DENKO CORPORATION	236
8	迪思科股份有限公司	DISCO CORPORATION	221
9	荷蘭商 A S M L 荷蘭公司	ASML NETHERLANDS B.V.	217
10	日商住友化學股份有限公司	SUMITOMO CHEMICAL CO., LTD.	163
11	信越化學工業股份有限公司	SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD.	160
12	大陸商廣東歐珀移動通信有限公司	GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD.	155
13	英特爾股份有限公司	INTEL CORPORATION	152
14	島野股份有限公司	SHIMANO INC.	148
15	美商美光科技公司	MICRON TECHNOLOGY, INC.	140
16	日商斯克林集團公司	SCREEN HOLDINGS CO., LTD.	133
17	日商富士軟片股份有限公司	FUJIFILM CORPORATION	130
18	美商科磊股份有限公司	KLA CORPORATION	129
19	琳得科股份有限公司	LINTEC CORPORATION	121
20	美商康寧公司	CORNING INCORPORATED	119
20	日商日產化學股份有限公司	NISSAN CHEMICAL CORPORATION	119
22	開曼群島商創新先進技術有限公司	ADVANCED NEW TECHNOLOGIES CO., LTD.	110
23	LG 化學股份有限公司	LG CHEM, LTD.	108
24	日商日立全球先端科技股份有限公司	HITACHI HIGH-TECH CORPORATION	104
24	東麗股份有限公司	TORAY INDUSTRIES, INC.	104
26	馬克專利公司	MERCK PATENT GMBH	103
27	蘭姆研究公司	LAM RESEARCH CORPORATION	100
27	日商昭和電工材料股份有限公司	SHOWA DENKO MATERIALS CO., LTD.	100
29	愛思開海力士有限公司	SK HYNIX INC.	99
30	南韓商韓領有限公司	COUPANG CORP.	98
30	大陸商業成科技(成都)有限公司	INTERFACE TECHNOLOGY (CHENGDU) CO., LTD.	98

排名	申請人中文名稱	申請人英文名稱	件數
32	三菱電機股份有限公司	MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION	97
33	新加坡商聯發科技（新加坡）私人有限公司	MEDIATEK SINGAPORE PTE. LTD.	90
34	大陸商北京集創北方科技股份有限公司	CHIPONE TECHNOLOGY (BEIJING) CO., LTD	89
34	荏原製作所股份有限公司	EBARA CORPORATION	89
34	日商松下知識產權經營股份有限公司	PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.	89
37	阿里巴巴集團服務有限公司	ALIBABA GROUP SERVICES LIMITED	88
37	三菱瓦斯化學股份有限公司	MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.	88
39	南韓商L G電子股份有限公司	LG ELECTRONICS INC.	85
40	美商谷歌有限責任公司	GOOGLE LLC	83
40	L G顯示器股份有限公司	LG DISPLAY CO., LTD.	83
42	雲網科技新加坡有限公司	CLOUD NETWORK TECHNOLOGY SINGAPORE PTE. LTD.	79
42	日商花王股份有限公司	KAO CORPORATION	79
42	日商索尼股份有限公司	SONY CORPORATION	79
45	佳能股份有限公司	CANON KABUSHIKI KAISHA	77
45	大陸商長江存儲科技有限責任公司	YANGTZE MEMORY TECHNOLOGIES CO., LTD.	77
47	三星顯示器有限公司	SAMSUNG DISPLAY CO., LTD.	76
48	大日本印刷股份有限公司	DAI NIPPON PRINTING CO., LTD.	75
49	積水化學工業股份有限公司	SEKISUI CHEMICAL CO., LTD.	74
50	日商迪愛生股份有限公司	DIC CORPORATION	72
51	大陸商北京市商湯科技開發有限公司	BEIJING SENSETIME TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.	70
52	美商惠普發展公司有限責任合夥企業	HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT COMPANY, L.P.	67
52	杰富意鋼鐵股份有限公司	JFE STEEL CORPORATION	67
52	日商國際電氣股份有限公司	KOKUSAI ELECTRIC CORPORATION	67
55	大陸商中微半導體設備（上海）股份有限公司	ADVANCED MICRO-FABRICATION EQUIPMENT INC. CHINA	66
55	荷蘭商A S M I P控股公司	ASM IP HOLDING B.V.	66
55	昭和電工股份有限公司	SHOWA DENKO K. K.	66
58	日商可樂麗股份有限公司	KURARAY CO., LTD.	65
59	旭化成股份有限公司	ASAHI KASEI KABUSHIKI KAISHA	63
60	日商A G C股份有限公司	AGC INC.	61
60	日商三菱化學股份有限公司	MITSUBISHI CHEMICAL CORPORATION	61
60	荷蘭商耐克創新有限合夥公司	NIKE INNOVATE C. V.	61

排名	申請人中文名稱	申請人英文名稱	件數
60	東京應化工業股份有限公司	TOKYO OHKA KOGYO CO., LTD.	61
64	索尼半導體解決方案公司	SONY SEMICONDUCTOR SOLUTIONS CORPORATION	60
65	英商 A R M 有限公司	ARM LIMITED	59
66	安提格里斯公司	ENTEGRIS, INC.	56
67	美商格羅方德美國公司	GLOBALFOUNDRIES US INC.	55
68	大陸商大唐移動通信設備有限公司	DATANG MOBILE COMMUNICATIONS EQUIPMENT CO., LTD	53
69	弗勞恩霍夫爾協會	FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FOERDERUNG DER ANGEWANDTEN FORSCHUNG E.V.	52
70	三星 S D I 股份有限公司	SAMSUNG SDI CO., LTD.	51
71	3 M 新設資產公司	3M INNOVATIVE PROPERTIES COMPANY	50
71	日本碍子股份有限公司	NGK INSULATORS, LTD.	50
71	尼康股份有限公司	NIKON CORPORATION	50
74	大陸商深圳市商湯科技有限公司	SHENZHEN SENSETIME TECHNOLOGY CO., LTD.	48
75	玉晶光電（廈門）有限公司	GENIUS ELECTRONIC OPTICAL (XIAMEN) CO., LTD.	47
75	瑞薩電子股份有限公司	RENESAS ELECTRONICS CORPORATION	47
75	東洋紡股份有限公司	TOYOBO CO., LTD.	47
78	日本電氣硝子股份有限公司	NIPPON ELECTRIC GLASS CO., LTD.	46
78	日商日本製鐵股份有限公司	NIPPON STEEL CORPORATION	46
80	陶氏全球科技有限責任公司	DOW GLOBAL TECHNOLOGIES LLC	45
80	三星電機股份有限公司	SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO., LTD.	45
80	瑞士商明門瑞士股份有限公司	WONDERLAND SWITZERLAND AG	45
80	日本瑞翁股份有限公司	ZEON CORPORATION	45
84	日商大金工業股份有限公司	DAIKIN INDUSTRIES, LTD.	44
84	日商迪睿合股份有限公司	DEXERIALS CORPORATION	44
86	川崎重工業股份有限公司	KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA	43
87	艾馬克科技公司	AMKOR TECHNOLOGY, INC.	42
87	英屬開曼群島商鴻騰精密科技股份有限公司	FOXCONN INTERCONNECT TECHNOLOGY LIMITED	42
87	住友重機械工業股份有限公司	SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES, LTD.	42
90	阿德潘鐵斯特股份有限公司	ADVANTEST CORPORATION	41
91	大陸商支付寶（杭州）信息技術有限公司	ALIPAY (HANGZHOU) INFORMATION TECHNOLOGY CO., LTD.	40
91	豪威科技股份有限公司	OMNIVISION TECHNOLOGIES, INC.	40

排名	申請人中文名稱	申請人英文名稱	件數
93	日商濱松赫德尼古斯股份有限公司	HAMAMATSU PHOTONICS K.K.	39
93	HOYA 股份有限公司	HOYA CORPORATION	39
95	蘋果股份有限公司	APPLE INC.	38
95	中國銀聯股份有限公司	CHINA UNIONPAY CO., LTD.	38
95	松下電器（美國）知識產權公司	PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY CORPORATION OF AMERICA	38
98	愛茉莉太平洋股份有限公司	AMOREPACIFIC CORPORATION	37
98	德商英麥提克生物技術股份有限公司	IMMATICS BIOTECHNOLOGIES GMBH	37
98	J S R 股份有限公司	JSR CORPORATION	37
98	三菱綜合材料股份有限公司	MITSUBISHI MATERIALS CORPORATION	37
98	施耐實公司	SNAP-ON INCORPORATED	37
98	慧盛材料美國責任有限公司	VERSUM MATERIALS US, LLC	37

備註：1. 本表係依 111 年第一申請人公告發證案件數統計。

2. 件數相同者列為同一名次，依英文名稱字母順序排序。

3. 統計日期：112 年 1 月 11 日。